

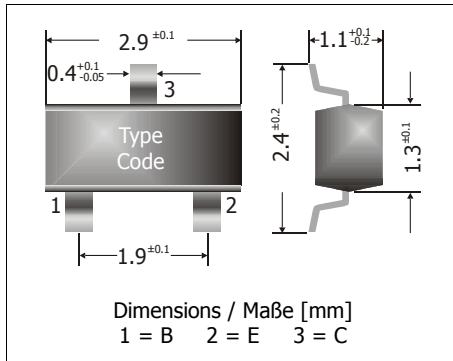
MMBTA44

NPN

Surface mount High Voltage Transistors
Hochspannungs-Transistoren für die Oberflächenmontage

NPN

Version 2015-05-12



Power dissipation
Verlustleistung

250 mW

Plastic case
Kunststoffgehäuse

SOT-23
(TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle



Maximum ratings (T_A = 25°C)

Grenzwerte (T_A = 25°C)

			MMBTA44
Collector-Emitter-volt. - Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V _{CEO}	400 V
Collector-Base-voltage - Kollektor-Basis-Spannung	E open	V _{CB0}	400 V
Emitter-Base-voltage - Emitter-Basis-Spannung	C open	V _{EB0}	5 V
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	250 mW ¹⁾
Collector current – Kollektorstrom (dc)		I _C	500 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	-65...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _S	-65...+150°C

Characteristics (T_j = 25°C)

Kennwerte (T_j = 25°C)

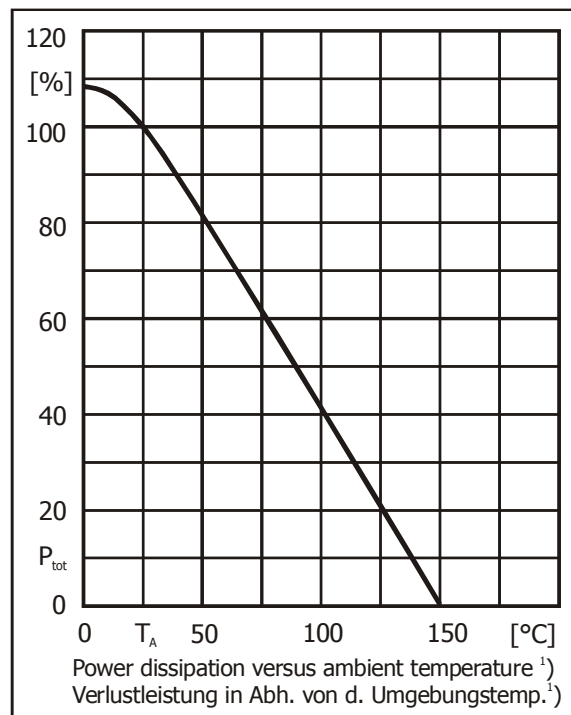
		Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom				
I _E = 0, V _{CB} = 400 V	I _{CB0}	–	–	100 nA
Collector-Emitter cutoff current – Kollektorreststrom				
I _E = 0, V _{CE} = 400 V	I _{CE0}	–	–	5 µA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom				
I _C = 0, V _{EB} = 6 V	I _{EB0}	–	–	100 nA
Collector saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ¹⁾				
I _C = 10 mA, I _B = 1 mA	V _{CEsat}	–	–	200 mV
I _C = 50 mA, I _B = 5 mA	V _{CEsat}	–	–	300 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ²⁾				
I _C = 10 mA, I _B = 1 mA	V _{BEsat}	–	–	750 mV

1 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

1 Tested with pulses t_p = 300 µs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 µs, Schaltverhältnis ≤ 2%

Characteristics (T_j = 25°C)
Kennwerte (T_j = 25°C)

		Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis				
V _{CE} = 10 V, I _C = 1 mA	h _{FE}	70	–	–
V _{CE} = 10 V, I _C = 10 mA	h _{FE}	80	–	–
V _{CE} = 10 V, I _C = 100 mA	h _{FE}	60	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
V _{CE} = 20 V, I _C = 10 mA, f = 30 MHz	f _T	50 MHz	–	–
Thermal resistance junction – ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R _{thA}	< 420 K/W ²)		
Marking - Stempelung		MMBTA44 = 3D		



2 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss